(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-224202

(43)公開日 平成6年(1994)8月12日

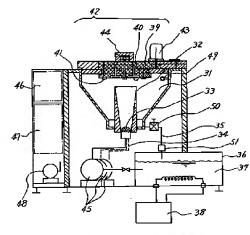
(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/321	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所			
C 2 5 D 5/08							
H 0 1 L 21/288	E	7376 – 4M					
110 12 21,200		9168 – 4M	H 0 1 L	21/ 92		F	
				,			
			審査請求	未請求	請求項の数5	OL	(全 7 頁)
(21)出願番号	特願平5-9025		(71)出願人				
					工業株式会社		
(22)出願日	平成5年(1993)1月22日				甚区虎ノ門1丁	目7番12	2号
			(72)発明者				
					性区虎ノ門1丁 ►△*いい	目7番は	2号 冲電気
			(7.1) (DTW.)		(会社内 - 速士 - ヴ - //	w 0.27)	
			(74)代理人	开埋工	清水 守 (名	外2名)	

(54)【発明の名称】 半導体ウエハのバンプ電極めっき装置

(57)【要約】

【目的】 半導体ウエハの口径の大小にかかわらず、めっき槽(カップ)の交換をしなくてすみ、めっき液が被めっき物である半導体ウエハに均一に噴流し接するとともに、めっき液温度のバラツキを補正し、しかも半導体ウエハを回転させるようにし、生産性を向上させるとともに、半導体ウエハのめっき形状不良を抑え、チップ良品率を向上させることができる半導体ウエハのバンプ電極めっき装置を提供する。

【構成】 めっき槽31と、該めっき槽31の中に置かれた噴流ノズル32と、該めっき槽31に半導体ウエハ40をセットし、めっき液を噴流させて半導体ウエハ40にバンプ電極を形成するめっき装置において、噴流ノズル32を長方形に形成し、その内部を複数に分割し、それぞれに陽極電極33を配置し、その分割された各ノズルの流入口にめっき液導管34が接続され、該めっき液導管34に接続されるとともにめっき液を噴流させる循環噴流用ポンプ群45を具備する。



42: のっき機差部 31:めっき槽 32: 噴流/ズル 43:駅動用モツ 44:カップリング部 33: 陽棒電極 45: 榆環噴流用於了鮮 34: めっき 液草管鮮 35:かた状ドル1ヶ街 46:制御鑑 47: めっき電源部 48: 真空ポンプ 36: めっき液タンク 38: 温調縣 39: 其空ナック部 49:水位検出器 50: めっき表ドレン量調整弁 40:被めっき物(半事体が) 5/: めっき 液フリルタ 41: 陰極電極

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 めっき槽と、該めっき槽の中に置かれた 噴流ノズルと、前記めっき槽に半導体ウエハをセット し、めっき液を噴流させて半導体ウエハにバンプ電極を 形成するめっき装置において、

前記噴流ノズルを長方形に形成し、その内部を複数に分 割し、それぞれに陽極電極を配置し、該分割された各ノ ズルの流入口にめっき液導管が接続され、該めっき液導 管に接続されるとともに、めっき液を噴流させる複数台 の循環ポンプを具備することを特徴とする半導体ウエハ 10 のバンプ電極めっき装置。

【請求項2】 前記めっき槽内に噴流液面を検出する液 面検出装置を設け、前記循環ポンプ及びめっき液ドレイ ン量調整弁を制御することを特徴とする請求項1記載の 半導体ウエハのバンプ電極めっき装置。

【請求項3】 前記めっき槽内の複数の噴流ノズルにそ れぞれ温度センサを備え、それらの温度センサから得ら れる温度を比較し、その温度差により噴流を制御する装 置を設けたことを特徴とする請求項1記載の半導体ウエ ハのバンプ電極めっき装置。

【請求項4】 前記半導体ウエハの大口径、小口径にか かわらず、吸着可能とした2系統の吸引部により構成さ れた真空チャックを備えたことを特徴とする請求項1記 載の半導体ウエハのバンプ電極めっき装置。

【請求項5】 前記めっき槽の蓋部に前記半導体ウエハ を保持する真空チャックを設け、該蓋部を回転又は水平 移動させる機構を設けたことを特徴とする請求項1記載 の半導体ウエハのバンプ電極めっき装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体ウエハのバンプ 電極めっき装置に係り、特に大口径半導体ウエハのバン プ電極形成のめっき装置の構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、このような分野の技術としては、 例えば、特公昭56-5318号公報、実開昭64-1 0072号公報に開示されるものがあった。図9はかか る従来の半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の構成図 であり、図9 (a) はその半導体ウエハのバンプ電極め っきシステムの概略図、図9(b)はその半導体ウエハ 40 のバンプ電極めっき装置の断面図、図9(c)はその半 導体ウエハのバンプ電極めっき装置のめっき槽の平面図 である。

【0003】図において、めっき液貯溜槽5はめっき槽 3より高い位置にあり、それらの底部が管6によって互 に連通している。容器4の底部及びめっき液貯溜槽5の 樋部7はそれぞれ管8もしくは9によってタンク1に接 続し、タンク1とめっき液貯溜槽5は管10によりポン プ2を介して接続されている。めっき槽3は半導体ウエ

部が管部11になっており、この管部11の下端は管6 に連通する共通の導管12に接続されている。なお、1

6は押え、17はノズル、18は弾性材、19は板ば ね、20は空気管、21は空気通路である。

【0004】めっき槽3の内部の管部11の上端にはメ ッシュ状の陽極13が設けられ、めっき槽3は通常は円 形であってその頂部には等間隔に離れた複数個の突出部 14が一体に設けられている。これら突出部14の内周 面には同一高さの段部15があり、そこに被めっき物で ある半導体ウエハ30がセットされる。このように、め っき槽3のカップは被めっき物である半導体ウエハ30 のサイズ(口径)に合致したものである。また、半導体 ウエハを真空チャックするチャックサイズも口径に合致 したものである。

【0005】更に、めっき槽内にめっき液を吐出する噴 流ノズルは、めっき槽に1個載置された構造である。め っき槽内に噴流吐出しためっき液の流量は、固定であ り、また、めっき液面の確認は、めっき槽の蓋を取っ て、目視確認をする。更に、従来装置は、めっき液温度 20 調節はめっき液タンクにおいて行うものが主流であっ た。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た従来のめっき装置では、半導体ウエハの口径が異なる 場合、めっき槽のカップをその口径に合致したものと交 換しないと、めっき装置は被めっき物である半導体ウエ ハに合致せず、使用できなかった。また、交換して、大 口径の半導体ウエハにめっき処理しようとしても、めっ き液を吐出する噴流ノズルが1個のために、半導体ウエ 30 ハに噴流するめっき液量は、時に半導体ウエハ口径が大 きくなると、バラツキを持って半導体ウエハに接してい た。更に、その半導体ウエハは、バネまたは真空チャッ クで固定され、めっき槽との位置関係も固定であった。 また、めっき速度に効くめっき液の温度調節は、めっき 液タンクで行われ、循環し、噴流ノズルより半導体ウエ ハに達しているが、配管系にて温度損失があった。

【0007】このように、被めっき物の半導体ウエハの 口径により、カップを交換する手間が掛かり、めっき装 置全体に20~25セットが装備されていると、その手 間は数時間に及ぶ。また、噴流ノズルから吐出するめっ き液の半導体ウエハに接する量のバラツキは、めっき速 度のバラツキとなり、半導体ウエハに形成しようとする バンプ電極の高さ、大きさのバラツキ、及び形状の不良 を引き起こす原因となる。

【0008】更に、めっき速度に効くめっき液温度の低 下、及び半導体ウエハ面内での温度バラツキは、同様な 不良を引き起こす原因となる。したがって、めっき不良 による半導体ウエハのチップ良品率の低下が著しく、ま た、めっき形状不良のチップを選別したりするのにも手 ハを水平に設置するためその軸線は垂直に設けられ、下 50 間が掛かる。更に、不良チップが全て選別できるとは限 20

らず、この選別ミスが組立不具合の発生を招く恐れがあ った。

【0009】本発明は、以上述べた問題点を除去するた めに、半導体ウエハの口径の大小にかかわらず、めっき 槽 (カップ) の交換を行わなくてすみ、めっき液が被め っき物である半導体ウエハに均一に噴流し接するととも に、めっき液温度のバラツキを補正し、しかも半導体ウ エハを回転させるようにし、生産性を向上させるととも に、半導体ウエハのめっき形状不良を抑え、チップ良品 めっき装置を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために、めっき槽と、該めっき槽の中に置かれた 噴流ノズルと、前記めっき槽に半導体ウエハをセット し、めっき液を噴流させて半導体ウエハにバンプ電極を 形成するめっき装置において、前記噴流ノズルを長方形 に形成し、その内部を複数に分割し、それぞれに陽極電 極を配置し、該分割された各ノズルの流入口にめっき液 導管が接続され、該めっき液導管に接続されるととも に、めっき液を噴流させる複数台の循環ポンプを設ける ようにしたものである。

[0011]

【作用】本発明によれば、めっき槽及び該めっき槽の中 に置かれた噴流ノズルは長方形であり、その内部を分割 し、それぞれに陽極電極を設け、該分割された各ノズル の流入口にめっき液導管が接続され、該めっき液導管に 接続されるとともに、めっき液を噴流させる複数台の循 環ポンプを配置する。

【0012】したがって、本発明の半導体ウエハのバン プ電極めっき装置は、めっき槽に設けた噴流ノズルは長 方形であり、大口径又は小口径半導体ウエハをセットで きるため、従来のように、導体ウエハのサイズに応じて めっき槽(カップ)の交換の手間がかからない。また、 めっき槽内に噴流液面を検出する液面検出装置を設け、 前記循環ポンプ及びめっき液ドレイン量調整弁を制御す るように構成したので、めっき液は常に被めっき物であ る半導体ウエハに均一に接することができる。

【0013】更に、めっき槽内の複数の噴流ノズルにそ れぞれ温度センサを備え、それらの温度センサから得ら れる温度を比較し、その温度差により噴流を制御する装 置を設けるようにしたので、めっき液の温度を測温し、 各噴流ノズルから噴流するめっき液の温度差にみあっ て、噴流を制御することにより、半導体ウエハに析出す るめっき量は、半導体ウエハ面内において均一となり、 めっきの高さ、大きさのバラツキがなくなる。

【0014】また、半導体ウエハの大口径、小口径にか かわらず、吸着可能とした2系統の吸引部により構成さ れた真空チャックを備えるようにしたので、簡単な構成 で、容易に半導体ウエハの大口径、小口径の両方の処理 50

ができる。更に、めっき槽の蓋部に半導体ウエハを保持 する真空チャックを設け、該蓋部を回転又は水平移動さ せる機構を設けようにしたので、真空チャックに吸引さ れた半導体ウエハは、連続あるいは間欠的に回転、又は 水平方向に移動させることができ、めっき中に発生する 気泡を振り切ることができ、気泡が妨げとなって発生す るめっきの形状不良をなくすことができる。

[0015]

【実施例】以下、本発明の実施例について図を参照しな 率を向上させることができる半導体ウエハのバンプ電極 10 がら詳細に説明する。図1は本発明の第1の実施例を示 す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の縦断面(図2 のY-Y線に沿った断面)図である。図中、31はめっ き槽、32は噴流ノズル、33は陽極電極、34はめっ き液導管群、35はめっき液ドレイン管、36はめっき 液タンク、37はめっき液、38は温調器、39は真空 チャック部、40は被めっき物である半導体ウエハ、4 1は陰極電極、42はめっき槽蓋部、43は駆動用モー タ、44はカップリング部、45は循環噴流用ポンプ 群、46は制御盤、47はめっき電源部、48は真空ポ ンプ、49は液面検出器、50はめっき液ドレイン量調 整弁、51はめっき液フィルタである。

> 【0016】図2は本発明の第1の実施例を示す半導体 ウエハのバンプ電極めっき装置のめっき槽及び噴流ノズ ルを示す上面図であり、40 a は大口径半導体ウエハ、 40 bは小口径半導体ウエハが、真空チャック部39に 吸着されて、めっき槽31上に配置した図である。図3 は本発明の第1の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電 極めっき装置のめっき槽の断面(図2のX-X線に沿っ た断面)図であり、34はめっき液導管群であり、各め 30 っき液導管 3 4 a、 3 4 b、 3 4 c は複数個設けた循環 噴流用ポンプ数と同数設けられている。

【0017】図4は本発明の第1の実施例を示す半導体 ウエハのバンプ電極めっき装置のめっき槽の蓋部の断面 図であり、43は駆動用モータ、43aは歯車、43b は軸受ボール、52は回転軸、53は真空吸引系カップ リング、54は陰極電源系カップリング、55は外部端 子群(53 aは配管系の端子、54 aは電源系の端 子)、56は蓋駆動用シリンダ、57は緩衝材である。

【0018】このように構成されたバンプ電極めっき装 置で、半導体ウエハ40をめっきする場合は、この半導 体ウエハ40の被めっき面の裏が、めっき槽の蓋駆動用 シリンダ56を動作させて、開けた蓋の真空チャック部 39に吸着するようにセットする。この時、尖った陰極 電極41を半導体ウエハ40の表面に移動させて、押し 込んで、ホトレジストを破り、導通が得られる。陰極電 極41が導通したか否かを確認後、蓋駆動用シリンダ5 6を動作させて、めっき槽31の蓋を閉め、図1に示す めっき電源部47と循環噴流用ポンプ群45の駆動電源 をONにする。

【0019】すると、めっき液37は真空ポンプ48の

5

循環作用によりめっき液導管群34を通って、半導体ウ エハ40に向かって噴流する状態で流れる。また、陽極 電極33と陰極電極41を介して、被めっき物である半 導体ウエハ40との間に電源が印加されると電気めっき が始まる。また、このめっき装置は、図2及び図4に示 すように、被めっき物である半導体ウエハ40は、大口 径半導体ウエハ40aの場合(例えば、6インチ、ある いは8インチ)、及び小口径半導体ウエハ40bの場合 (例えば、4インチ)と、めっき槽(カップ)31を交 換することなく、真空チャック部39にセットすること 10 ができ、陰極電極41の導通は、半導体ウエハ40表面 のホトレジストに尖った電極を食い込ませるので、その 状態が容易に確認できる。

【0020】図2乃至図4に示すように、めっき槽31 **及び噴流ノズル32は長方形であり、大口径半導体ウエ** ハにおいても、めっき液の噴流は半導体ウエハ40面内 に均一に接する。また、長方形の噴流ノズル32を複数 に分割し、それぞれに陽極電極33が設けられているの で、陰極電極41を介して半導体ウエハ40との間に印 加される電源は、半導体ウエハ40の外周においても均 20 一であり、被めっき面上の全域でのめっき析出速度がバ ラツキを持つことはない。

【0021】循環噴流用ポンプ群45は噴流ノズル32 の分割数と同数の複数個を有している。この循環噴流用 ポンプによる噴流液面は、常に液面検出器49によって 検出されて、循環噴流用ポンプ群45により制御され る。また、同様に、めっき液ドレイン量調整弁50を制 御して、噴流液面は半導体ウエハ40に均一に接する。 図4に示すように、半導体ウエハ40を真空吸着してい る真空チャック部39は、駆動用モータ43により歯車 30 43 aを介して、回転軸52を軸として長方形の噴流ノ ズル32に対向して回転する。連続あるいは間欠的に回 転させることにより、半導体ウエハ40の表面に付着す るめっき析出の妨害となる気泡を振り切って、常にめっ き中は気泡が付着しない状態を保つようにする。

【0022】これらにより、半導体ウエハ40に均一に 噴流液面が接する。半導体ウエハ40が、連続あるいは 間欠的に回転することにより、気泡が除かれ、めっきの 高さ、大きさ及び形状不良を減らすことができるととも っき形状不良のチップ混在による組立工程での組立不良 も減少する。

【0023】更に、場合によっては、めっき工程の終了 後、外観検査を全チップ、全バンプ電極に対して行わな くても済むことになるので、外観検査も省けることにな る。図5は本発明の第2の実施例を示す半導体ウエハの バンプ電極めっき装置のシステム概略図である。この図 において、図1と同じ部分については、同一符号を付し その説明を省略する。以下、図6、図7、図8も同様で ある。

6

【0024】図5に示す第2の実施例の構造と図1に示 す第1の実施例の構造と異なる点は、第2の実施例にお いて、複数の噴流ノズル32内方に温度センサ104を 有することである。その温度センサ104はめっき液の 温度をそれぞれに検知し、噴流するめっき液の温度差に より、噴流を制御しようとするものである。すなわち、 この第2の実施例の半導体ウエハのバンプ電極めっき装 置は、噴流用調整弁101、めっき液流切換弁102、 停止弁103、温度センサ104、制御器105、温度 センサ情報系106、弁調整用情報系107、ポンプ回 転調整系108を具備し、バンプ電極めっきの析出速度 に影響を及ぼすめっき液温度が、各噴流ノズル32で検 知でき、その温度情報は、温度センサ情報系106を介 して、制御器105に達する。この制御器105では温 度差により、弁調整用情報系107で噴流用調整弁10 1を調整し、噴流ノズル32より噴流するめっき液が被 めっき物の半導体ウエハ40に接する量を変化させる。

【0025】また、制御器105の別系統の情報である ポンプ回転調整系108を介して、循環噴流用ポンプ群 45のそれぞれのポンプの回転数調整を行い、半導体ウ エハ40に接するめっき液の温度差が面内で均一でない としても、めっき液の噴流量及びポンプ回転にみあった 噴流速度によって、半導体ウエハ40のめっき析出速度 が、半導体ウエハ40の面内、または複数枚セットした 場合でも、バラツキを最小限として、バンプ電極めっき の高さ及び大きさのバラツキを無くし、チップ良品率を 向上させる。

【0026】図6は本発明の第2の実施例を示す半導体 ウエハのパンプ電極めっき装置の噴流ノズル部を表す断 面図、図7はその半導体ウエハのバンプ電極めっき装置 のめっき装置の蓋部を表す平面図である。これらの図に おいて、61は蓋部開閉用シリンダ、62はリンク、6 2 bは偏心プーリー、63はモータ、64は摺動レール

【0027】ここで、偏心プーリー62bを駆動させる ことにより、蓋部60は半導体ウエハ40を吸着した状 態で水平方向に移動させることができる。図8は本発明 の第2の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき 装置の真空チャック部の拡大図である。ここでは、大口 に、チップ良品率を向上させることができる。また、め 40 径半導体ウエハ及び小口径半導体ウエハを容易に吸着可 能とする2系統の吸引部より合成された真空チャックの 一実施例である。

> 【0028】Aは吸引切換バンプ群であり、それぞれの バンプの切換により、大口径半導体ウエハ(1 枚の場 合) 又は小口径半導体ウエハ(2枚の場合) の吸着がで きる。なお、本発明は上記実施例に限定されるものでは なく、本発明の趣旨に基づき種々の変形が可能であり、 それらを本発明の範囲から排除するものではない。

[0029]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に 50

(5)

7

よれば、次のような効果を奏することができる。

(1) 半導体ウエハのバンプ電極めっき装置は、めっき 槽に設けた噴流ノズルは長方形であり、大口径又は小口 径半導体ウエハをセットできるため、従来のように、導 体ウエハのサイズに応じてめっき槽(カップ)の交換を 行う必要がないので、その分手間がかからない。

【0030】(2)複数台の循環噴流用ポンプとめっき 液の噴流液面を検出する液面検出器を設け、循環噴流用 ポンプ及びめっき液ドレイン量調整弁を制御するように 構成したので、めっき液は常に被めっき物である半導体 10 ウエハに均一に接することができる。

(3) めっき槽内の複数の噴流ノズルにそれぞれ温度センサを備え、それらの温度センサから得られる温度を比較し、その温度差により噴流を制御する装置を設けるようにしたので、めっき液の温度を測温し、各噴流ノズルから噴流するめっき液の温度差にみあって、噴流を制御することにより、半導体ウエハに析出するめっき量は、半導体ウエハ面内において均一となり、めっきの高さ、大きさのバラツキがなくなる。

【0031】(4) また、半導体ウエハの大口径、小口 20 径にかかわらず、吸着可能とした2系統の吸引部により 構成された真空チャックを備えるようにしたので、簡単 な構成で、容易に半導体ウエハの大口径、小口径の両方の処理ができる。

(5) 更に、めっき槽の蓋部に半導体ウエハを保持する 真空チャックを設け、該蓋部を回転又は水平移動させる 機構を設けようにしたので、真空チャックに吸引された 半導体ウエハは、連続あるいは間欠的に回転、又は水平 方向に移動させることができ、めっき中に発生する気泡 を振り切ることができ、気泡が妨げとなって発生するめ 30 っきの形状不良をなくすことができる。

【0032】また、めっき形状不良のチップ混在による 組立工程での組立不良も減少する。更に、場合によって は、めっき工程の終了後、外観検査を全チップ、全パン プ電極に対して行わなくても済むことになるので、外観 検査の手間を省くことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の縦断面図である。

【図2】本発明の第1の実施例を示す半導体ウエハのバ 40ンプ電極めっき装置のめっき槽及び噴流ノズルを示す上面図である。

【図3】本発明の第1の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置のめっき槽の断面図である。

【図4】本発明の第1の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置のめっき槽の蓋部の断面図である。

【図5】本発明の第2の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置のシステム概略図である。

【図6】本発明の第2の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の噴流ノズル部を表す断面図であ 50

る。

【図7】本発明の第2の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の蓋部を表す平面図である。

8

【図8】本発明の第2の実施例を示す半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の真空チャック部の拡大図である。

【図9】従来の半導体ウエハのバンプ電極めっき装置の 構成図である。

【符号の説明】

- 31 めっき槽
- 0 32 噴流ノズル
 - 33 陽極電極
 - 34, 34a, 34b, 34c めっき液導管群
 - 35 めっき液ドレイン管
 - 36 めっき液タンク
 - 37 めっき液
 - 38 温調器
 - 39 真空チャック部
 - 40 被めっき物(半導体ウエハ)
 - 40a 大口径半導体ウエハ
- 7 40b 小口径半導体ウエハ
 - 4 1 陰極電極
 - 42 めっき槽蓋部
 - 43 駆動用モータ
 - 43a 歯車
 - 43b 軸受ボール
 - 44 カップリング部
 - 45 循環噴流用ポンプ群
 - 46 制御盤
 - 47 めっき電源部
 - 48 真空ポンプ
 - 49 液面検出器
 - 50 めっき液ドレイン量調整弁
 - 51 めっき液フィルタ
 - 5 2 回転軸
 - 53 真空吸引系カップリング
 - 53a 配管系の端子
 - 54 陰極電源系カップリング
 - 54a 電源系の端子
 - 55 外部端子群
 - 56 蓋駆動用シリンダ
 - 57 緩衝材
 - 60 蓋部
 - 61 蓋部開閉用シリンダ
 - 62 リンク
 - 62b 偏心プーリー
 - 63 モータ
 - 64 摺動レール
 - 101 噴流用調整弁
 - 102 めっき液流切換弁
- 103 停止弁

-9-

(6)

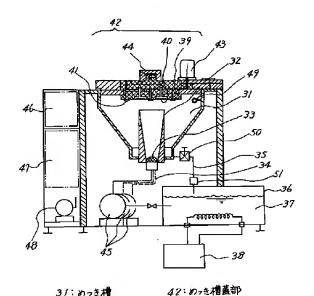
特開平6-224202

9

104弁調整用情報系 温度センサ 107 105108 ポンプ回転調整系 制御器

106 温度センサ情報系

【図1】



31: めっき槽 32: 噴流ノズル 43:駅動用モータ 44:カップリング部 33:陽極電極 45: 循環噴流用ポンプ群 34: めっき 液準管料

35: かっき液ドルン管 46:制御盤 47: めっき電源部 36: めっき 液タンク 37: めっき液
38: 温調器
39: 真空ナッック部 48: 真空ポンプ 49:水位検出器

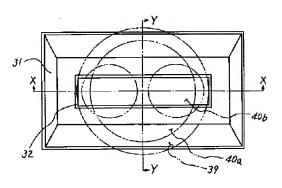
50:かっき来ドレン量調整弁

40:被めっき物(半事体ウェハ) 5/; めっき液フィルタ

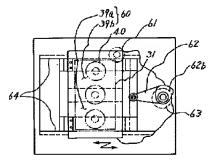
41: 陰極電極

[図2]

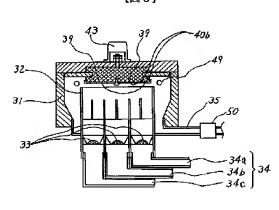
10



【図7】







【図4】

